

誘電・絶縁材料研究会

〔委員長〕岡本達希 (電中研)
 〔幹事〕内田克巳 (中部電力) , 宮下芳次 (三菱電線工業)
 〔幹事補佐〕岡下 稔 (昭和電線) , 西川宏之 (芝浦工大)

日 時 9月10日 (水) 13:00 ~ 16:30

場 所 工学院大学新宿キャンパス 8階 A-0862(東京都新宿区西新宿 1 - 24 - 2 , Tel 03-3342-1211 ,
 交通 : JR 新宿駅西口徒歩 5 分 ,
 詳細は , 次の URL をご参照下さい。 <http://www.kogakuin.ac.jp/map/shinjuku/index.html>)

共 催 電気学会 東京支部 (支部長 尾崎康夫)

協 賛 プリント配線板の絶縁劣化および耐サージ性調査専門委員会 (委員長 山野芳昭 , 幹事 首藤克彦 , 依田正三 , 幹事補佐 岡本勝弘)

議 題 テーマ「電子機器絶縁と国際規格」

DEI-03-37 耐トラッキング性試験方法に関する国際規格とその動向
 渡邊英紀 (都立大) , 萩原修哉 (日 立)

DEI-03-38 電気絶縁の熱的評価とクラス分け規格の動向
 金子 剛 (電気安全環境研)

DEI-03-39 非セラミック系屋外絶縁材料の材料特性に関する規格化動向
 本間宏也 (電中研) , 越野幸広 (日本ガイシ)
 平野嘉彦 (東 芝) , 長尾雅行 (豊橋技大)

DEI-03-40 IEC/TC109 の最新規格の紹介
 - プリント配線基板の水分吸着性試験とフラッシュオーバを避けるための沿面距離 -
 住谷淳吉 (電気安全環境研)

DEI-03-41 半導体パッケージ内部でのマイグレーション現象とその解明
 楠川順平 , 石井利昭 , 武内良三 (日 立)
 鈴木博通 , 伊藤富士夫 (ルネサス)

DEI-03-42 導電性接着剤を用いたプリント配線板の耐マイグレーション性評価
 中村 誠 , 田中浩和 (エスペック)

DEI-03-43 プリント配線板の耐サージ特性
 松田浩樹 , 首藤克彦 , 正田英介 (東京理科大)